



日本经济省将与IBM合作开发尖端半导体

编译者: husisi 发布时间: 2021-6-10 点击量: 4 来源栏目: 企业动态

日本经济产业省将与美国IBM合作, 强化尖端半导体的开发。IBM将加入日本经济产业省的共同开发框架。在半导体设计和基础研方面领先的IBM与在半导体生产设备方面占有优势的日本企业合作, 有利于尽快确立制造技术。还计划在半导体供应链方面强化日美合作。

来源机构 中国半导体行业协会

原文题目 日本经济省将与IBM合作开发尖端半导体

原文来源 <http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=102660>

上一篇: [没有了](#)

下一篇: [安芯半导体产业基金合作项目落地台州...](#)

提供服务: [导出本资源](#)

[欧司朗购入激光雷达公司Le...](#)

[落实提速降费新举措 六模...](#)

相同栏目

- 1 [海信激光电视激战](#)
- 2 [“国产芯”再添新](#)
- 3 [海信祭出价格杀手](#)
- 4 [现代摩比斯计划20](#)
- 5 [东湖高新区赴沪招](#)
- 6 [镭神智能发布激光](#)
- 7 [极米皓LUNE发布:](#)
- 8 [德国激光巨头通快](#)
- 9 [NASA即将推出测](#)
- 10 [地平线公司推出自](#)

热门资源

- 1 [光通讯发展要更快,](#)
- 2 [未来五年3D打印将](#)
- 3 [西安光机所片上集](#)
- 4 [苏州纳米所等在碳](#)
- 5 [国内光纤激光器市](#)
- 6 [LED产业十三五规](#)
- 7 [中国用世界最快计](#)
- 8 [英特尔人工智能加](#)